JP 2004-284505 A 2004.10.14

(12) 公	開	特	許	公		A) 公開E	平成		(Pr	2004-2 2004-2	号 284605 34805A) 10, 14)
F)							テーコ	4-c°	(29-42)
	63	5 D	65/	10		D		3E6	67		
	В3	26	27/2	28	10	1		3E6	86		
	86	5 D	73.4)2		J		3 E C	96		
	CO	8 L	23.	98				4 F I	00		
	Вŝ	5 D	85/:	38		N		4 J (002		
7	報查看	张 郑	部求	譜以	教項の	数 10	OL	(全 9	頁)	最終原	は続く
5 (P2003- 日 (2003.)		•	(72)	色圏の発明す	出京平京へ	京都 福 正 品 ラ 32067 32086	ク川幸川イAA11 BB25A PC01	晶川2 晶川2 式会社	TE 5 PA ACO4 CA11 EC27 BA04 CA31 CA14 EA04y PA31	器 号 BA33A CA24 ED08 BA15 CC01 FA11 CA07	BB14A EA06 FA01 BA33 DA04 FA12
										PA22 PA30 PA31	

(54) 【発明の名称】電子部品包終用カバーテーブ

(57) [要約]

【課題】剥離強度が適切かつ剥離強度の最大値と最小値の差が小さい、透明性に優れたカバーテープを提供する。

【解決手段】電子部品を収納する収納ポケットを連続的に形成したプラスチック製キャリアテープに、熱シールしうるカバーテープであって、該カバーテープはキャリアテープに熱シールされる側から熱可塑性樹脂シール層(層B)、二軸延伸フィルム層(層A)の少なくとも2層からなり、全光線透過率が85%以上で暴度が40%以下であることを特徴とする電子部品包装用カバーテープである。

20

40

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子部品を収納する収納ポケットを連続的に形成したプラスチック製キャリアテープに、熱シールしうるカバーテープであって、該カバーテープはポリエステル、ポリプロピレン、ナイロンのいずれかである二軸延伸フィルム(層A)と、層Aの一方の面にエチレン共 重合体 100重量部に対しメタクリル酸エステル共重合体を10~90重量部混合した熱 可塑性樹脂シール層(層B)を有し、透明性に優れる事を特徴とする電子部品包装用カバーテープ。

【請求項2】

層Aと層Bとの間に、ポリエステル層、ナイロン層及びポリプロピレン層からなる群より 10 選ばれた1種以上の層が積層されてなる請求項1記載の電子部品包装用カバーテーブ。

【請求項3】

層Bに含まれるエチレン共重合体の共重合成分が、酢酸ビニル、アクリル酸、アクリル酸 エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル及びアイオノマーからなる群より選ばれた1種である請求項1または2記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項4】

層Bに含まれるメタクリル酸エステル共重合体の共重合成分が、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル及びアイオノマーからなる群より選ばれた1種である請求項1、2または3記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項5】

層Bに含まれるメタクリル酸エステル共重合体の屈折率が、1.45~1.50である請求項1~4のいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ。

[請求項6]

層Bに含まれるエチレン共重合体の共重合比率がエチレン100 重量部に対し、10~90重量部である請求項1~5のいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ。 【請求項7】

層Bの厚みが $0.5\sim50~\mu$ mである請求項 $1\sim6$ のいずれか1 頃に記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項8】

層Bに含まれるエチレン共重合体の屈折率とメタクリル酸エステル共重合体の屈折率の差 30が0~0、07である請求項1~7のいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ

【請求項9】

全光線透過率が85%以上で曇度が40%以下である請求項1~8のうちいずれか1項に 記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項10】

該カバーテープをキャリアテープと熱シールした後、カバーテープをキャリアテープから 剥離される時の剥離強度の最大値と最小値の差が1mm中当たり0、01~0、4Nであ る請求項1~9のうちいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】

本発明は、電子部品の保管、輸送、装着に際し、電子部品を汚染から保護し、電子回路基板に実装するために整列させ、取り出せる機能を有する包装体のうち、収納ポケットを形成したプラスチック製キャリアテープにシールされ得るカバーテープに関するものである

[0002]

【従来の技術】

近年、ICを始めとして、トランジスター、ダイオード、コンデンサー、圧電素子レジスター、などの表面実装用電子部品は、電子部品の形状に合わせて、収納しうるエンポス成 50

形されたポケットを連続的に形成したプラスチック製キャリアテープとキャリアテープにシールし得るカバーテープとからなる包装体に包装されて供給されている。内容物の電子部品は包装体のカバーテープを剥離した後、自動的に取り出され電子回路基板に表面実装されている。その際、剥離強度の最大値と最小値の差が大きいとキャリアテープが波打ち電子部品が飛び出したり、剥離強度が強すぎるとカバーテープが切れたりする場合がある。また、剥離強度が弱すぎると実装工程に至る迄にカバーテープが剥がれてしまい電子部品が脱落する。また、カバーテープで電子部品を包装した後に内容物が正しく挿入されているか検査する工程において、カバーテープの母度が高いと内容物の確認が困難になる。これらの課題を克服すべく層間剥離などを用いた方法が特許文献1に記載されている。しかし、市場からはより透明性の良いカバーテープが求められている。

【特許文献 1】

特開平11-301776号公報

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前述のトラブルを防止すべく剥離強度が適切かつ剥離強度の最大値と最小値の 差が小さい、透明性に優れたカバーテープを提供する。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明は

- (1)電子部品を収納する収納ポケットを連続的に形成したプラスチック製キャリアテー 20 プに、熱シールしうるカバーテープであって、該カバーテープはポリエステル、ポリプロピレン、ナイロンのいずれかである二軸延伸フィルム(層A)と、層Aの一方の面にエチレン共重合体 100 重量部に対しメタクリル酸エステル共重合体 100 0 重量部混合した熱可塑性樹脂シール層(層B)を有し、透明性に優れる事を特徴とする電子部品包装用カバーテープ、
- (2)層Aと唇Bとの間に、ポリエステル層、ナイロン唇及びポリプロピレン層からなる群より選ばれた1種以上の唇が積層されてなる(1)項記載の電子部品包装用カバーテープ、
- (3) 層Bに含まれるエチレン共重合体の共重合成分が、酢酸ビニル、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル及びアイオノマーからなる群より 30 選ばれた 1種である (1) または (2) 項記載の電子部品包装用カバーテープ、
- (4) 層Bに含まれるメタクリル酸エステル共重合体は共重合成分が、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル及びアイオノマーからなる群より選ばれた1種である(1)、(2)または(3)項記載の電子部品包装用カバーテープ、
- (5) 層Bに含まれるメタクリル酸エステル共重合体の屈折率が、1、45~1、50である(1)~(4) 頃のいずれか1頃に記載の電子部品包装用カバーテープ、
- (6) 層Bに含まれるエチレン共重合体の共重合比率がエチレン100重量部に対し、10~90重量部である(1)~(5)頃のいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ、
- (7)層Bの厚みが0、 $5\sim50$ μ mである(1)~(6) 頃のいずれか 1 項に記載の電 40 子部品包装用カバーテープ、
- (8) 層Bに含まれるエチレン共重合体の屈折率とメタクリル酸エステル共重合体の屈折率の差が0~0.07である(1)~(7)項のいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ、
- (9)全光線透過率が85%以上で曇度が40%以下である(1)~(8)頃のうちいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ、
- (10) 該カバーテープをキャリアテープと熱シールした後、カバーテープをキャリアテープから剥離される時の剥離強度の最大値と最小値の差が1mm巾当たり0.01~0.4Nである(1)~(9) 頃のうちいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープ、である。

59

[0005]

【発明の実施の形態】

本発明のカバーテープ (1) の層構成の一例を図1及び図2で説明する。層A (2) は二軸延伸ポリエステルフィルム、二軸延伸ポリプロピレンフィルム、二軸延伸ナイロンフィルムいずれかの二軸延伸フィルムであり、厚みが $6\sim100\,\mu$ mの透明で剛性の高いフィルムである。カバーテープの機械強度を上げる為に二層以上、該延伸フィルムを積層してもよい。

[0006]

層B(3)はエチレン共重合体100重量部に対し、剥離強度のばらつきを抑え、滑らかに剥離する為に、非接着性成分であるメタクリル酸エステル共重合体を10~90重量部 10 混合した熱可塑性樹脂シール層である。

該エチレン共重合体に含まれる共重合成分は酢酸ビニル、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル、アイオノマーの何れかより選択される。また、メタクリル酸エステル共重合体に含まれる共重合成分は、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステルの何れかより選択される

該メタクリル酸エステル共重合体の添加部数が10重量部未満であるとキャリアテープと カバーテープを熱シールした後、カバーテープを剥がす際、滑らかに剥がす事が困難にな る。

90重量部を超えるとフィルムが脆くなり、製膜が出来なくなる。

図2のように、唇Aとの密着強度を上げる為に唇C(層Bを除く共押出唇)との間にポリ ²⁰ エチレン、ポリエチレン系共重合体、ポリウレタン系接着剤或いはエポキシ系接着剤の接着層Dを設けてもよい。

層Bを製膜する手法に共抑出法を選択した場合、同目的で層Aと層Bの間に無延伸のポリエステル層、ナイロン層、ポリプロピレン層を積層してもよい。

$[0\ 0\ 0\ 7\]$

層Bに含まれるエチレン共重合体の共重合比率はエチレン100重量部に対し、10~90重量部である。

10重量部未満であるとキャリアテープに熱シールは可能であるがシールした後、時間が経過するに連れ剥離強度が低下する傾向があり、最終的には剥がれる場合がある。

90重量部を超えると同様にキャリアテープに熱シールは可能であるがシールした後、時 30間が経過するに連れ剥離強度が上昇する傾向があり、最終的には剥がれなくなる場合がある。また、90重量部を超えるとエチレン共重合体は市販されている商品が少なく特殊品になりコストアップの原因にもつながる。

[0008]

層Bの厚みはり、5~50µmである事が望ましい。

- 0.5μm未満であると基材との密着が弱くなり唇間剥離を起こす。
- 50μmを超えると透明性が悪くなり内容物の視認性が低下する。

積層方法としては共押出、押出コーティング、グラビュアコーターによる。

[0009]

該メタクリル酸エステル共重合体は、カバーテープにした時の透明性の面から混合するエ 40 チレン共重合体と屈折率の近いものが望ましい。両成分に屈折率の近いものを選定する事により、透明性に優れたカバーテープを得ることができる。両成分の屈折率の差が 0.0 7を超えると、混合した際に白濁し、透明性が損なわれる。

[0010]

該カバーテープは全光線透過率は85%以上、曇度は40%以下になる様、積層しなければならない。全光線透過率が85%未満、曇度が40%を超えるとカバーテーブで電子部品を包装した後に内容物が正しく挿入されているかどうかを検査することが困難になる。

[0011]

10

(5)

3P 2004-284605 A 2004.10.14

を超えると、剥離強度のばらつきが大きくなり、剥離時にキャリアテーブが波打ち、電子 部品が飛び出すという問題を引き起こしていた。

[0012]

【実施例】

本発明の実施例を以下に示すがこれらの実施例によって本発明は何ら限定されるものではない。

〈実施例及び比較例〉

表1に示したように、二軸延伸フィルム層(層A)と、共押出法により製膜した共押出層 (層Cと層B)とを接着層Dでドライラミネートし、図2に示した層構成のカバーテープ を得た。

得られたカバーテープを5.5mm巾にスリット後、8mm巾のポリスチレン製キャリア テープとシール温度160℃で1mm巾のシールを行い、剥離強度を測定した。

全光線透過率、曇度はJIS K7105に従って測定した。

[0013]

実施例及び比較例について表1に示した。

各実施例及び比較例の右側の数字は各層の厚み(単位:μm)を、層Bのエチレン共宣合体欄は、エチレン共宣合体の共重合成分を示し、括弧内の数字はその共重合比率を示す。メタクリル酸エステル共重合体欄の数字はエチレン共宣合体100宣母部に対するメタクリル酸エステル共宣合体の種類とその添加重量部を示す。光線透過率以下の右枠内の記号はそれぞれの単位を示す。

[0014]

【表 1】

11/3/2010

(JL女 (屋A)			12	A MARIE	17	作り	200	M 14 40	英雅例4	※	1
			~				~	25	2	E	~
	-	PF3	ی	ĮĮ.	6	2	25	ź	25	À	K
		a	~	æ	3	Q¥	100	9	62		~
		- ≥	4	2	13	2		77		- 42	
		=	-	S	er.	4		77	Ì	2	
		LDPE	R		8	222		72		3.L	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			90		_		83		ध		ধ্য
エナアン大地和中	%	¥ 6		E		F.W.		(Sec.)		£6	
				2		2		<u>}</u>] [
メタケリル酸エステル状型合体	_	A4-44		PANA		KWA-AA		Z		N. S.	
		ę		8		2		ଛ		8	
***	1	- ō	T	- 25		76		3] 	- 6	
3		, E		"		,0		Ç			
Ż				<u> </u>	2			٦	5	ĺ	150
Z		0,12		0.08	200	0.34	36	52.0	23.53	0.16	9
		米施密の	S	実施例	₩7	上秦	(A)	计数	98.Z	比較到	SE .
1.4 (BA)		\	2	Ž	1	4	12	136-0	12	200	111
(D)	_	 =	~	Z	2	2	2	8	2	ä	~
		≥	23	₽	ĸ	ž	ĸ	FE	T.	£	ß
		Q	8	ą	۳,	ð	~	€	က	9	₩
	<u> ``</u>	ر ج		ない		78		È	22	13. L	
	_	1 7 %		400		なって		æ	~	3	
	Ĺ	45		178		なし		3601	20	20	
1 1			3	i	ধ্য	1	ध		32	i	ន
コヤフン状例の序 語			_	₫§		E E		() () () () () () () () () ()		ā£	
		3		3		3		35		9	
メタクリに数にスチに状態を状		3		200		<u>}</u>		3 8		PAR O	
		8		ន		٥		:8		8	
87.		- 8		- 5		Î		*			
3		} ~	T	, a		3		2			
2	1	7.00	t	֭֟֝֟֝֟֝֟֟ ֚	9	•	-	-	38	致聚不能。	ağ.
		35	1	72.0				5	38		
2	-	S		5	4	9	杂	0	= =		

[0015]

表 1 中の記号は以下の通りである。 PET :ポリエチレンテレフタレート

50

11/3/2010

10

(7) JP 2004-284605 A 2004.10.14

PP :ポリプロピレン

PMMA :ポリメチルメタクリレート

MMA-AA :メタクリル酸メチルー アクリル酸共重合体

Ny :ナイロン

O-:二軸延伸の意味LDPE:低密度ポリエチレン

EVA :エチレンー酢酸ビニル共宣合体

EBA: エチレンーエチルアクリレート共
重合体EMMA: エチレンーメチルメククリレート共
重合体AD:接着性樹脂(ポリエチレン酸変性物)

DL :ドライラミネート接着剤層

[0016]

比較例1は層B以外は実施例3~5と同組成であるが、層Bにメタクリル酸エステル共動合体を含まないフィルムである。メタクリル酸エステルを層Bに含む実施例1~5は比較例1に比べ剥離強度が安定し滑らかで安定した剥離が可能である。

[0017]

比較例2はキャリアテーブに対して非接着成分であり、滑らかで安定した剥離を行う目的で一般的によく用いられるポリスチレンを層Bに繰り込み積層したフィルムである。層B以外は実施例1および2と同組成であるが比較例2では滑らかな剥離が可能となるものの、比較例2で用いているEVAの屈折率(1.46)とポリスチレンの屈折率(1.59²⁰)が離れているために熱シール層が白濁しまうが、実施例1(MMA-AAの屈折率=1.49)および2(PMMAの屈折率=1.48)に従うとどちらも屈折率がEVAに近いために滑らかで安定した剥離が出来ると共に透明性も従来のPSを配合したものよりも向上する。

[0018]

比較例3は層B以外は実施例6および7と同組成であるが、比較例3にあるようにPMM AのEEAに対する添加部数が100重量部では製膜が出来なかった。

[0 0 1 9]

【発明の効果】

本発明に従うと、全光線透過率が85%以上、暴度が40%以下になる様、積層されてい 30 る為透明性に優れ、これまでより電子部品包装後の内容物の確認が容易な電子部品包装用 カバーテープを提供できる。

また、剥離強度が強すぎず弱すぎず、また、剥離強度の最大値と最小値の差が小さくなる様、制御できる為、実装工程における剥離強度によるトラブルを防止できる電子部品包装用カバーテープを提供できる。

[0020]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカバーテープの基本の層構成を示す断面図である。

【図2】本発明の実施例及び比較例にあげた共押出法により作製したカバーテープの層構成を示す断面図である。

【符号の説明】

1:カバーテープ

2:屠A (二軸延伸フィルム層)

3:層B (熱可塑性樹脂シール層)

4:層C(層Bを除く共押出層)

5:層D (接着層)

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/TD/web020/20101104062724507868.gif

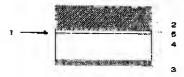
(8)

JP 2004-284605 A 2004.10.14

[図1]



[図2]



(9)

JP 2004-28460S A 2004.10.14

フロントページの続き

(51) Int.Cl.' F I

テーマコード(参考)

//(C 0 8 L 23/08 C 0 8 L 33:10) COSL 23/08 COSL 33:10

F ターム (参考) 4F100 AK04B AK04J AK06 AK07A AK07C AK25B AK25J AK4LA AK41C AK42 AK48A AK48C AK68B AK70B AL01B AL05B BA92 BA03 BA07 BA10A BA10B CB09 EJ38A GB41 JK06 JL12B JN01 JN18B YY00B 43002 BB061 BB071 BB081 BB231 BG052 GG02